

FOAMEND® CS-PC500

개 요

FOAMEND® CS-PC500 은 비이온성 Polyalkylene glycol 을 주성분으로 한 제품으로 PCB 공정 중 developing 및 stripping 공정의 alkali 용액에서 효과적인 소포 성능 및 역포 성능을 겸비한 소포제입니다. 저 농도(0.05~0.2%)로 우수한 성능을 나타내며 비교적 낮은 온도(25~55℃)에서 탁월한 소포력을 보유하고 있기 때문에 다양한 공정에 사용할 수 있는 소포제입니다.

일반적 물성

항목 (Item)	품질기준 (Specifications)
외관 (Appearance)	연회색 반투명액상
인화점 (Flash point)	200℃ 이상 (밀폐)
점도 (Viscosity) [25℃ cps]	500 이상
비중 (Specific Gravity) [25℃]	1.01(±0.02)
분산성	물에 분산됨

특 성

- Alkali 용액에 효과적입니다.
- 소량 사용으로 파포력과 역포력이 우수합니다.
- 낮은 온도에서 유효합니다.
- 현상 및 박리 공정에 사용이 가능합니다.
- 제품 표면에 오염으로 인한 문제점이 없습니다.

사용 방법

- 현상 및 박리액에 원액 투입 및 희석하여 사용할 수 있으나 원액 투입을 권장합니다.
- 필요 시 기포 발생량에 따라 적절히 투입량을 조절하여 투입합니다.

주의 사항

- 보관 시 가급적 상온에서 보관하여 주십시오.
- 화기 주위에서는 사용 및 보관을 피해주십시오.
- 기타 사항은 MSDS 를 참조하여 주시기 바랍니다.

포장 단위

- PE용기 - 20Kg